

Dampf- und Kondensattechnik

GRUNDSEMINAR

Das **TLV KOLLEG Grundseminar** vermittelt Ihnen das Basiswissen der **Dampf- und Kondensattechnik**. Für die Teilnahme sind keine Vorkenntnisse erforderlich.

Im Seminar wird der Bogen der physikalischen Grundlagen über die technische Auslegung von z.B. Kondensatableitern bis hin zu ganzheitlichen Dampf- und Kondensatsystemen behandelt. Vertieft werden Themen wie der Aufbau und die Funktionsweise von Kondensatableitern, die sachgerechte Entwässerung und Kondensatrückführung. Ein Überblick der gesamten Anlagentechnik von der Dampferzeugung und -verteilung, über die Regelung von Prozessdampf, bis hin zur Kondensatableitung und -rückführung wird gegeben. Anhand von Vorführungen erklären wir Ihnen die Arbeitsweise der besprochenen Produkte und Systeme und zeigen Ihnen unser Prüfsystem zur Feststellung und Klassifizierung von Dampfleckagen oder Blockaden.

AUSKÜNFTE UND ANMELDUNG

> Stefan Linnebach
Telefon: 072 63.9150-33
Telefax: 0 72 63.9150-50
E-Mail: linnebach@tlv-euro.de

> Andrea Kaldenbach
Telefon: 072 63.9150-21
Telefax: 0 72 63.9150-50
E-Mail: kaldenbach@tlv-euro.de

Nach Eingang Ihrer schriftlichen Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung.

LEISTUNGSUMFANG

- > Seminarveranstaltung entsprechend beiliegender Agenda, einschließlich aller Arbeitsunterlagen.
- > Die Teilnahmegebühr enthält sämtliche Mahlzeiten und die Übernachtung.

AN- UND ABREISE

- > Die Kosten für die individuelle An- und Abreise tragen die Teilnehmer.
- > Bei Anreise mit der Bahn kann TLV den Transfer vom / zum Bahnhof Meckesheim übernehmen.

TEILNAHMEGEBÜHR

- > 390,- Euro (zzgl. MwSt.)
- > Rechnungstellung erfolgt nach Teilnahme.

VERANSTALTUNGSORT

- > TLV EURO ENGINEERING GmbH,
Daimler-Benz-Straße 16–18, 74915 Waibstadt

GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt und bestätigt. Die Seminargebühr ist nach Erhalt der Rechnung innerhalb von 14 Tagen ohne Abzüge fällig. Werden Anmeldungen zurückgezogen, so entfällt die Teilnahmegebühr nur, wenn die Abmeldung bis spätestens 2 Wochen vor Seminarbeginn erfolgt – wir bitten um Ihr Verständnis. Selbstverständlich können Ersatzteilnehmer zu gebuchten Seminaren entsandt werden. In begründeten Fällen (z.B. zu geringe Teilnehmerzahl, Krankheit von Referenten) behält TLV sich vor, ein Seminar abzusagen. Im Falle einer Absage durch TLV werden bereits bezahlte Gebühren zurückerstattet, weitere Ansprüche bestehen nicht.

Dampf- und Kondensattechnik

GRUNDSEMINAR

AGENDA

1. TAG

	Anreise am Vormittag
12:00	Mittagstisch bei TLV
13:00 bis 17:00	Dampf und Kondensat – physikalische Grundlagen Dampferzeugung und -verteilung > Dimensionierung, Führung, Entwässerung und Entlüftung von Dampfleitungen > Druckreduzierung > Betriebshinweise Kondensatableiter – Bauarten und Anwendungen > Funktion und Aufbau mechanischer, thermischer und thermodynamischer Kondensatableiter > Auswahl > Dimensionierung > Installationshinweise Praktische Vorführungen verschiedener Kondensatableiter
19:00	Gemeinsames Abendessen

2. TAG

08:30 bis 12:00	Prüfung und Instandhaltung von Kondensatableitern Kondensatleitungen – Dimensionierung und Führung Kondensatförderung > Kondensatheber > elektrische Rückspeiseanlagen Praktische Vorführung > Prüfmethode an Kondensatableitern > Wirkungsweise von Kondensathebern
12:00	Mittagstisch bei TLV
	Abreise

Dampf- und Kondensattechnik

GRUNDSEMINAR

ANMELDUNG

Bitte kreuzen Sie den gewünschten Termin an.

Die Seminare finden immer mittwochs und donnerstags statt.

23. – 24. SEPTEMBER 2020

18. – 19. NOVEMBER 2020

21. – 22. OKTOBER 2020

TEILNEHMER

Name *

Firma *

Vorname *

Straße *

Beruf

PLZ *

Telefon

Ort *

E-Mail *

Die Allgemeinen Informationen (s. Seite 1) zum Seminar habe ich zur Kenntnis genommen und erkläre mich mit den Geschäftsbedingungen einverstanden.

Firmenstempel

Datum *

Unterschrift *

Bitte beachten Sie, dass alle Felder mit einem Stern [*] Pflichtfelder sind um Ihre Anmeldung zu bearbeiten.

Anmeldung bitte per E-Mail: info@tlv.com oder Fax: +49 (0) 7263 9150-50
oder auf dem Postweg an u. g. Adresse.